联络人
投资人关系
+886 3397 5999 ext. 1204
ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2017 年第一季自结财务报告

2017 年 4 月 28 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(28)日公告 2017 年第一季自结财务报告。

2017 年第一季财务概况

- 本季合并营收新台币 32.82 亿元，较前季增加 2%，较去年同期减少 0.3%
- 本季合并毛利率为 33.7%，较前季增加 3.7 个百分点；
  本季营业净利率 22.3%，较前季增加 4.1 个百分点
- 本季营业净利为新台币 7.32 亿元，较前季增加 25%，较去年同期减少 27%
- 本季税后净利为新台币 4.96 亿元，较前季减少 10%，较去年同期减少 41%；
  每股盈余为新台币 1.23 元，前季为新台币 1.38 元

2017 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- 预计第二季营收较前一季成长 13~17%。
- 预计第二季毛利率将优于前一季。

管理者评论

"2017 年第一季智能型手机市场供需维持前一季水平，稳懋营收季成长 2%，略优于原本季持平的预期，年成长 -0.3%，但如果考虑新台币升值的因素，第一季实际上仍优于去年同期，也更加深我们对于 2017 年全年营收成长的信心。在排除了去年第四季的一次性不利因素之后，第一季毛利率为 33.7%，营业净利率也因此回升到 22.3%。第一季产能利用率维持 80%，在不断的深根于砷化镓技术的研发，并掌握到主流市场成长的脉络，加上不断的投资于产能扩充，稳懋因此能够吸引到全球主要的整合组件大厂及 IC 设计厂的青睐，在分散应用及客户的策略奏效之下，过去 2 年虽然产能规模不断提升，但始终能维持不低于八成的产能利用率，以确保产能的有效运用。

展望第二季，随着市场需求提升，智能型手机供应链开始铺货之下，预期营收可能较第一季成长 13~17%。预计第二季毛利率将优于前一季。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过 16 年的砷化镓晶圆代工经验，总部位于林口华亚科技园区，现有超过 2,000 名员工，并通过 ISO9001/14001 认证。稳懋拥有完整的技术团队，在微波无线宽带通讯领域中，提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足 100 MHz 至 100 GHz 内各种不同频带无线传输系统的应用，包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。